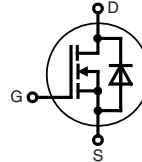


CoolMOS™ 1) Power MOSFET

Fully isolated package
N-Channel Enhancement Mode
Low $R_{DS(on)}$, High V_{DSS} MOSFET
Ultra low gate charge

$$\begin{aligned} I_{D25} &= 8.5A \\ V_{DSS} &= 600V \\ R_{DS(on) \max} &= 0.165\Omega \end{aligned}$$



TO-220 FP



Preliminary data

MOSFET			
Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$	600	V
V_{GS}		± 20	V
I_{D25}	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	8.5	A
I_{D90}	$T_C = 90^{\circ}\text{C}$	6.0	A
E_{AS}	single pulse repetitive } $I_D = 7.9 \text{ A}; T_C = 25^{\circ}\text{C}$	522	mJ
E_{AR}		0.79	mJ
dV/dt	MOSFET dV/dt ruggedness $V_{DS} = 0 \dots 480 \text{ V}$	50	V/ns

Features

- fast CoolMOS™ 1) power MOSFET 4th generation
- High blocking capability
- Lowest resistance
- Avalanche rated for unclamped inductive switching (UIS)
- Low thermal resistance due to reduced chip thickness
- Enhanced total power density

Applications

- Switched mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Power factor correction (PFC)
- Welding
- Inductive heating
- PDP and LCD adapter

¹⁾ CoolMOS™ is a trademark of Infineon Technologies AG.

Symbol	Conditions	Characteristic Values			
		(T _{VJ} = 25°C, unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}; I_D = 10 \text{ A}$		150	165	mΩ
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}; I_D = 0.79 \text{ mA}$	2.5	3	3.5	V
I_{DSS}	$V_{DS} = 600 \text{ V}; V_{GS} = 0 \text{ V}$			1	μA
	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		10		μA
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}; V_{DS} = 0 \text{ V}$			100	nA
C_{iss}	$V_{GS} = 0 \text{ V}; V_{DS} = 100 \text{ V}$ $f = 1 \text{ MHz}$		2000		pF
C_{oss}			100		pF
Q_g	$V_{GS} = 0 \text{ to } 10 \text{ V}; V_{DS} = 400 \text{ V}; I_D = 12 \text{ A}$		40	52	nC
Q_{gs}			9		nC
Q_{gd}			13		nC
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}; V_{DS} = 400 \text{ V}$ $I_D = 12 \text{ A}; R_G = 3.3 \Omega$		12		ns
t_r			5		ns
$t_{d(off)}$			50		ns
t_f			5		ns
R_{thJC}				3.65	K/W

Source-Drain Diode

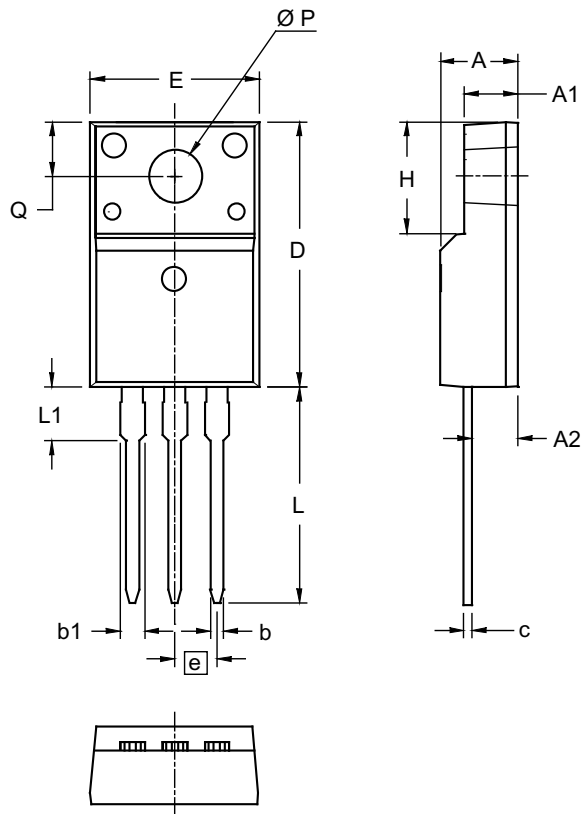
Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0 \text{ V}$			12 A
V_{SD}	$I_F = 12 \text{ A}; V_{GS} = 0 \text{ V}$	0.9	1.2	V
t_{rr}	$I_F = 12 \text{ A}; -di_F/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}; V_R = 400 \text{ V}$	390		ns
Q_{RM}		7.5		μC
I_{RM}		38		A

Component

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
T_{VJ}	operating	-55...+150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}		-55...+150	$^{\circ}\text{C}$
M_d	mounting torque	0.4 ... 0.6	Nm

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
R_{thCH}	with heatsink compound	0.50		K/W
R_{thJA}	thermal resistance junction - ambient	80		K/W
Weight		2		g

TO-220 ABFP Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.177	.193	4.50	4.90
A1	.092	.108	2.34	2.74
A2	.101	.117	2.56	2.96
b	.028	.035	0.70	0.90
b1	.050	.058	1.27	1.47
c	.018	.024	0.45	0.60
D	.617	.633	15.67	16.07
E	.392	.408	9.96	10.36
e	.100 BSC		2.54 BSC	
H	.255	.271	6.48	6.88
L	.499	.523	12.68	13.28
L1	.119	.135	3.03	3.43
ØP	.121	.129	3.08	3.28
Q	.126	.134	3.20	3.40

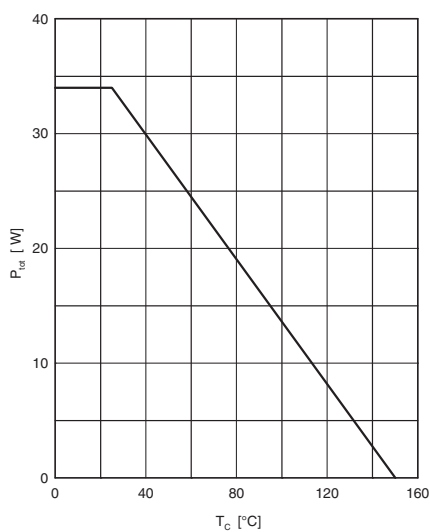


Fig. 1 Power dissipation

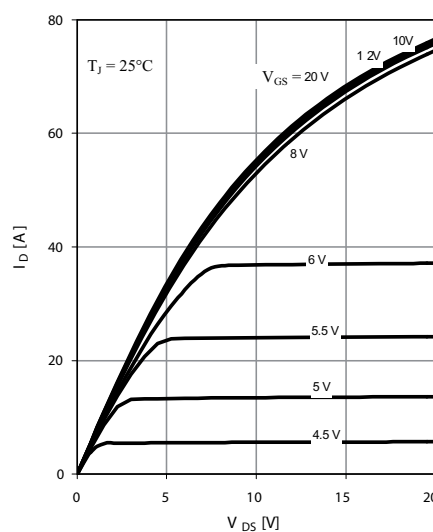


Fig. 2 Typ. output characteristics

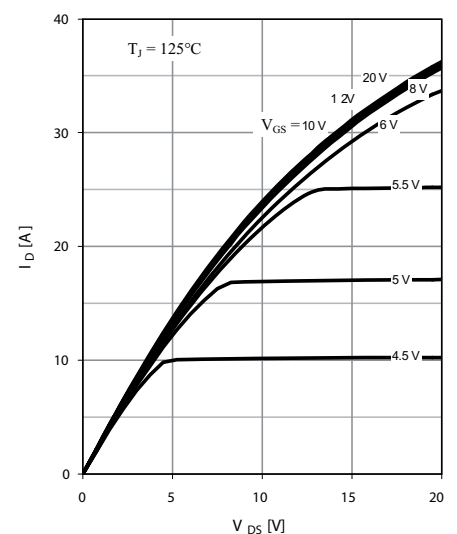


Fig. 3 Typ. output characteristics

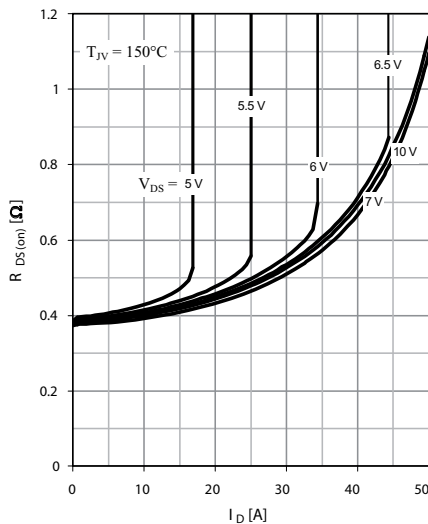


Fig. 4 Typ. drain-source on-state resistance characteristics of IGBT

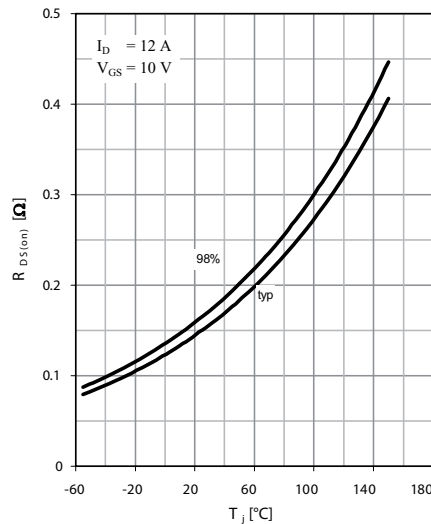


Fig. 5 Drain-source on-state resistance

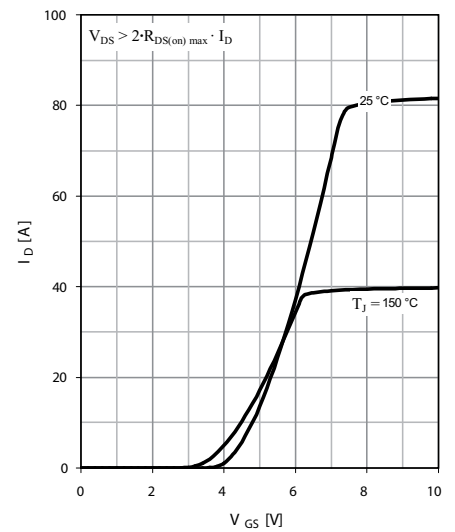


Fig. 6 Typ. transfer characteristics

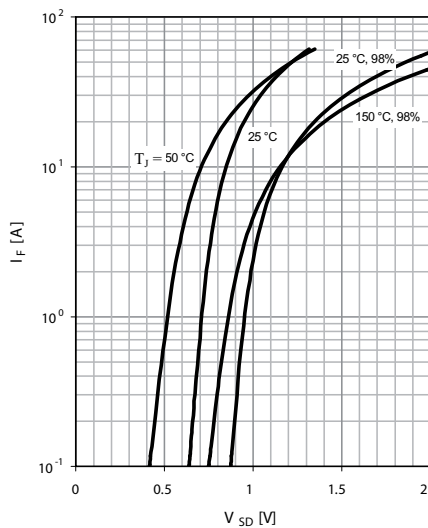


Fig. 7 Forward characteristic of reverse diode

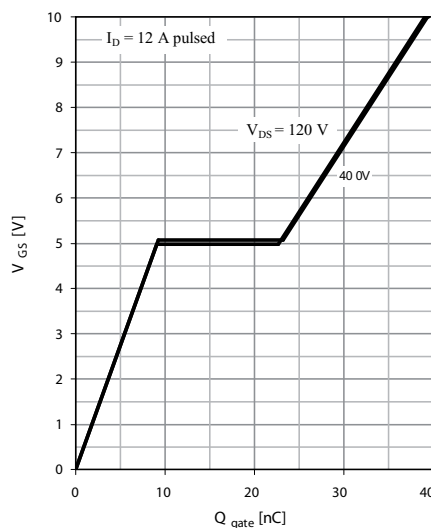


Fig. 8 Typ. gate charge

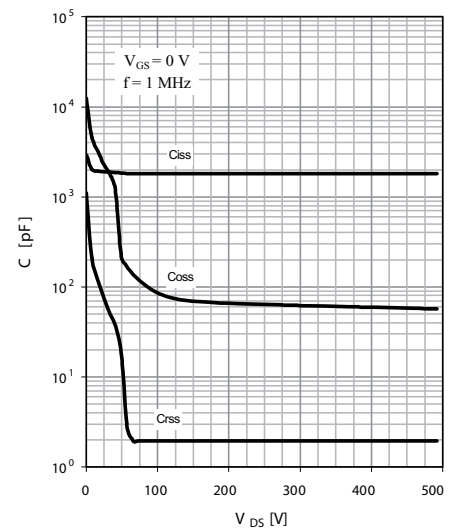


Fig. 9 Typ. capacitances

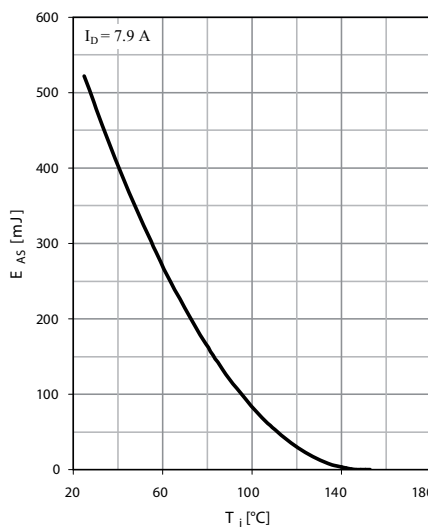


Fig. 10 Avalanche energy

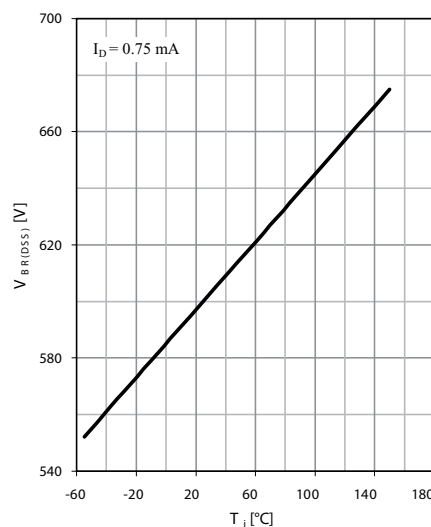


Fig. 11 Drain-source breakdown voltage

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

20090209d



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.